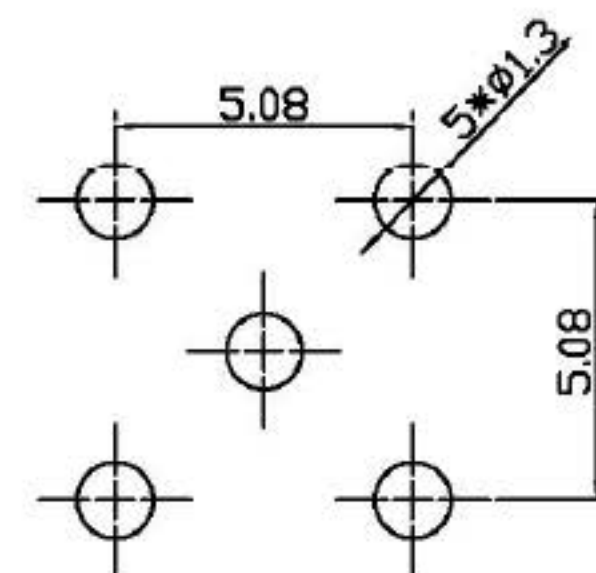
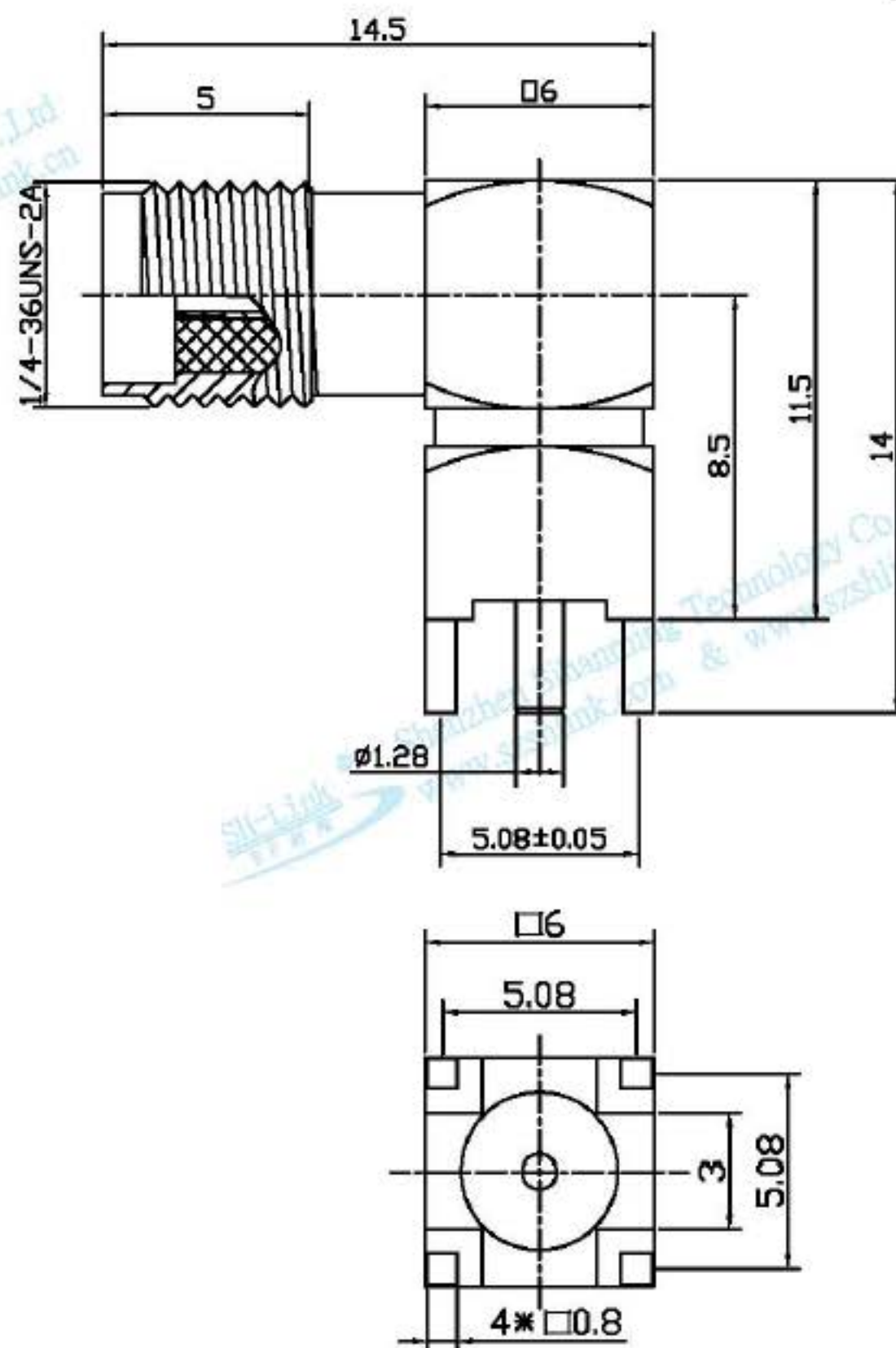
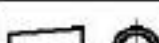




Reccmmended PCB Layout

要求: 1. 表面镀三元合金
2. 吸塑盒包装, 100pcs/盘
3. 中心针磷铜, 用于PCB插板。

					Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期		SH-Link® RF 射频				深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanning Technology Co.,Ltd	
					0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 肖仕伟 2016.06.30		SCALE 比例		WEIGHT 重量(g)		PERSPECTIVE 视角方法	
5	Backseat 后座	Brass 黄铜	Three element alloy三元合金	1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25								
4	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY							
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50								
2	Inner conductor中心针	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	APPROVED BY							
1	Body 壳体	Brass 黄铜	Three element alloy三元合金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80								
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95			SHM. 030. 037					
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									